



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > EMC 屏蔽层



屏蔽附件类型: 压接插针

套圈材料: 铜合金

产品特性

产品类型特性

屏蔽附件类型	压接插针
--------	------

接触件特性

套圈材料	铜合金
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

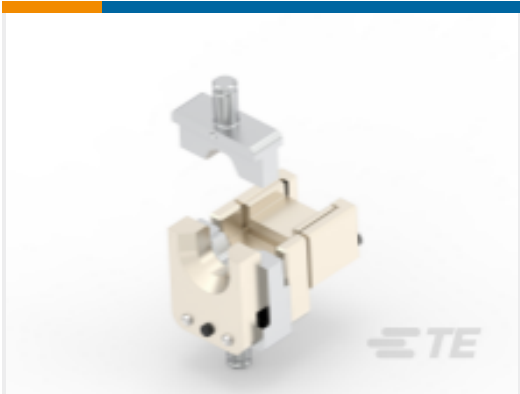
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



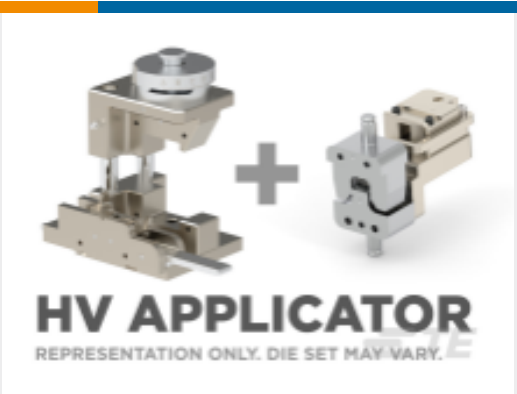
TE 产品编号 2359751-1
DIE SET HC-STAK-2P F 50mm2



TE 产品编号 2840451-2
CU ALLOY, INNER FERRULE, HC-STAK 35, SIZE 2

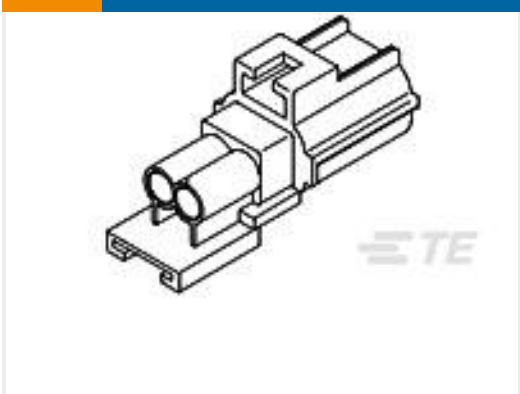


TE 产品编号 7-2359751-7
CRIMP TOOLING KIT



TE 产品编号 9-2359751-1
HV APPLICATOR
REPRESENTATION ONLY. DIE SET MAY VARY.

客户还购买了



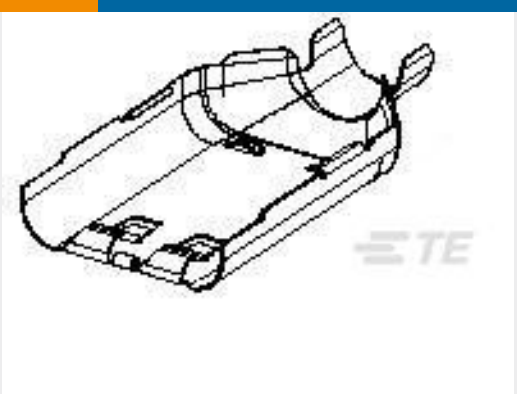
TE 产品编号184152-1
2 POS. END CAP HSG., KEY B



TE 产品编号1924211-3
ASSY, PLUG, 2X3, SEALED, 0.64, BLKD



TE 产品编号2-1583690-2
CRIMPER, INSULATION



TE 产品编号2103183-1
SHIELD, PLUG, HVA280-3PXM VR



TE 产品编号2151399-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F090F



TE 产品编号2266838-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-170F2000



TE 产品编号2836394-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-180F210OA



TE 产品编号7-1424909-9
CRIMPER, INSULATION "F"(.102")



TE 产品编号1488208-8
0.64MM PIN CONTACT, AU, 22 AWG



TE 产品编号2-638849-1
PLUG ASSEMBLY, BLOCKED 24 POSN

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2840450-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2840450-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2840450-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HEMS Product Overview

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本